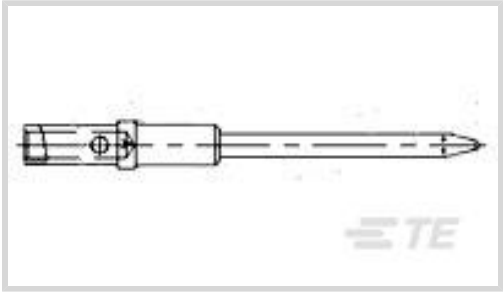




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架背板 > 机架和配线架端子



端子类型: **插针**

机架和配线架连接器端子大小: 20

机架和配线架连接器端子类型: **标准**

端子长度: 19.81 mm [.78 in]

端子接触部电镀材料: **金**

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
-----------	-------

主体特性

端子拆卸方式	后释放
--------	-----

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	1.27 – 2.03 μm
端子方向	直式
端子基材	铅铜
端子类型	插针
机架和配线架连接器端子大小	20
机架和配线架连接器端子类型	标准
端子长度	19.81 mm[.78 in]
端子接触部电镀材料	金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

壳体内部的端子定位器类型	固定夹
--------------	-----

尺寸

Wire Size	.2 – .6 mm²
-----------	-------------



识别标记

端子颜色代码	绿色/白色/灰色
--------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (1% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号100147-4
Z-PACK/A F-HDR.110P

TE 产品编号YDTS24F19-32PAV001
RECP ASSY

TE 产品编号EC7607-000
HL253WE1TS033B

TE 产品编号2280116-1
KIT, BTLI, INLINE, 6 TON

TE 产品编号218015-000
55A0811-20-0

TE 产品编号218016-000
55A0811-20-2

文档

产品图纸

PIN CONT,SZ 20,NIC 600

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_208265-5_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_208265-5_H.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_208265-5_H.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本